



本社

- 本社所在地：長野県上田市下丸子100
- 事業概要：半導体製造装置部品の設計・加工・組立、航空宇宙精密部品加工、FA機器部品の設計・加工
- 常時使用する従業員：135名
(2026年3月時点)
- 現在の売上高：29億円
(2026年3月期)
- 法人番号：4100001011032
- Web：https://www.tajimas.co.jp/

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役社長
田島 佳典

峠には頂きあれど、技術には技術の嶺を知る人ぞなし

当社は「峠には頂きあれど、技術には技術の嶺を知る人ぞなし」という経営理念のもと、どこまでも技術の限界に挑み、超精密・微細加工技術を磨き続けてまいりました。

この飽くなき技術追求の精神を体現し、半導体や航空宇宙といった先端産業の発展に貢献し続けるため、売上高100億円という新たな高みを目指し、積極的な設備投資と技術開発を推進するとともに、社員一人ひとりが誇りを持って技術を研鑽できる環境づくりと待遇改善に投資し、持続的な成長を実現してまいります。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

半導体製造装置部品の増産・シェア拡大・価格適正化により年30%超の成長率を維持し、2032年3月期に売上高100億円を達成。中長期的には他産業・高難易度分野へ展開し持続的成長を達成する。



課題

- 生産・保管・出荷能力の限界：既存製造ラインのキャパシティ上限、および大規模増産に伴う保管・出荷能力の不足
- 高精度・自動化体制の構築：微細・超精密加工における加工工程の集約、および省力化・自動化ラインの確立
- 組織・管理体制の強化：売上急成長に伴う属人化を防ぐため、業務フローの抜本的見直しとトラブル対応の標準化を推進
- 新規市場の拡大：難削材加工技術の精度向上と受注体制の強化

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

- 主要顧客におけるシェアNo1獲得：代替不能なコア技術を強みに、現状4番手からトップサプライヤーへ拡大
- 生産体制の飛躍的強化：複合加工機やNC旋盤等の導入により、高精度加工の自動化・高速化と大規模増産体制を確立
- 新倉庫建設による物流・保管能力の拡張：材料受入れ・製品保管用の新倉庫を建設し、生産効率と物流体制を最適化
- 一貫生産・DX推進と管理体制の高度化：設計から加工・組立まで一貫体制に加え、DX推進・業務標準化により属人化を解消し、100億円規模に耐える組織基盤を構築

実施体制

- 経営方針の自律的な実行体制確立：役員会（経営方針）と実質的な事業運営を担う部長会の連携を深め、経営方針に沿った施策を自律的に推進・実行する体制へ移行
- 業務標準化の推進と現場運用の定着：業務フローの見直しとマニュアル化で属人化を解消、組織的なオペレーション体制構築
- 人材育成と技能伝承の推進：若手エンジニアの積極採用と社内技術教育プログラムの拡充による、高度微細加工技術の伝承
- 金融機関・パートナーとの強固な連携体制：メインバンクおよび主要取引先との密接な情報共有・資金調達体制の維持

※本宣言は企業自身がその責任において売上高100億円を目指して、自社の取組を進める旨を宣言するものです